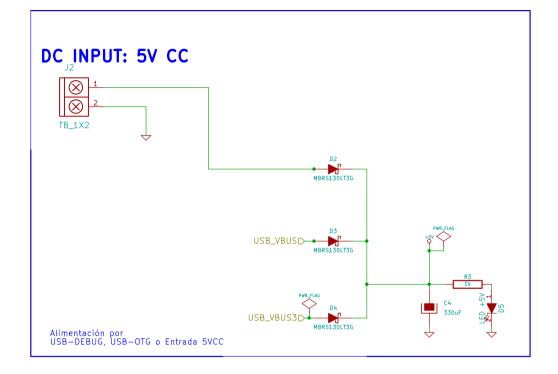
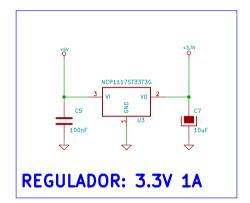


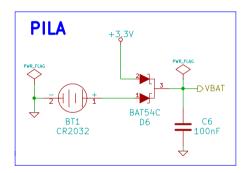
FERRITE entre SHIELD y GND: para evitar que el ruido de GND salga por SHIELD hacia el exterior. Este ferrite puede reemplazarse por un resistor de 0 ohm en caso de que la placa pase los tests de EMI. CHOKE MODO COMUN: Para disminuir EMI y bajar el nivel de ruido. Solo deben usarse si la placa no pasa los tests de EMI.

Autores: Ver 'doc/CHANGES.txt' Licencia: Ver 'doc/LICENCIA_CIAA_FSL.txt' EDU-CIAA - FSL . Versión FSL (Freescale K60)					
File: usb_otg.sch					
Sheet: /USB OTG/					
Title: USB OTG					
Size: A4	Date: 10 may 2015	Rev: 0.0			
KiCad E.D.A.	eeschema (2013—07—07 BZR 4022)—stable	ld: 2/8			

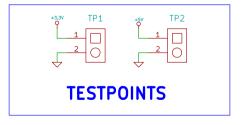
FUENTE DE ALIMENTACIÓN



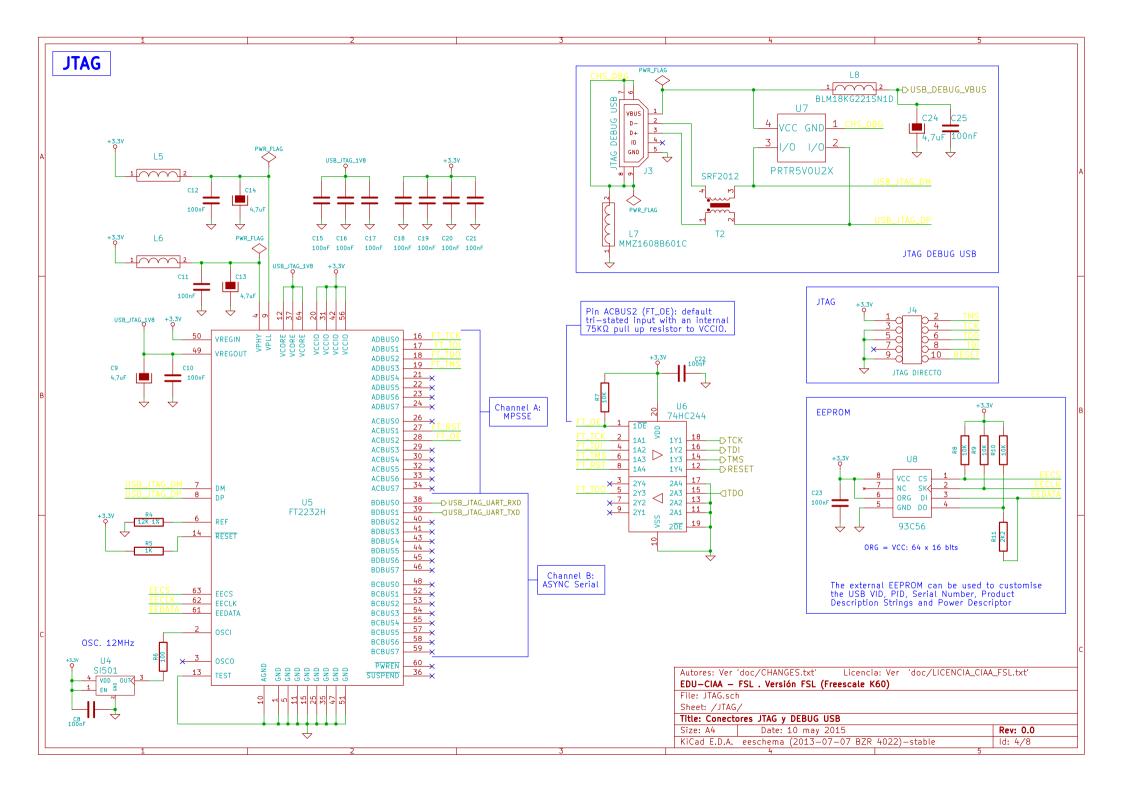




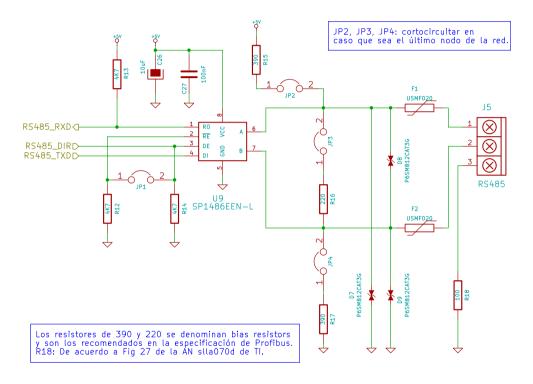




Autores: Ver 'doc/CHANGES.txt' Licencia: Ver 'doc/LICENCIA_CIAA_FSL.txt'						
EDU-CIAA - FSL . Versión FSL (Freescale K60)						
File: fuente.sch						
Sheet: /Fuente/						
Title: Fuente de Alimentación						
Size: A4	Date: 10 may 2	015		Rev: 0.0		
KiCad E.D.A.	eeschema (2013-0	7-07 BZR 4022)	-stable	ld: 3/8		



RS485 Profibus



Autores: Ver	'doc/CHANGES.txt'	Licencia: Ver	'doc/LICENCIA_CIAA	_FSL.txt'			
EDU-CIAA - FSL . Versión FSL (Freescale K60)							
File: rsS485.	sch						
Sheet: /RS485/							
Title: CIAA RS485							
Size: A4	Date: 10 may 2	2015		Rev: 0.0			
KiCad E.D.A.	eeschema (2013-0	7-07 BZR 4022)	-stable	ld: 5/8			

